CS100 超声波测距芯片手册 V1.0

1. 概述

CS100 是苏州顺憬志联新材料科技有限公司(www.100sensor.com)推出的一款工业级超声波测距芯片,CS100 内部集成超声波发射电路,超声波接收电路,数字处理电路等,单芯片即可完成超声波测距,测距结果通过脉宽的方式进行输出,通信接口兼容现有超声波模块。

CS100 配合使用 40KHZ 的开放式超声波探头,只需要一个 22MR 的下拉电阻和 8M 的晶振,即可实现高性能测距功能。

更少的器件使用,可以大幅减少电路板面积,提高可靠性;同时,较少的外围器件使得布线更为简单,在成本敏感的引用场景下,使用单面 PCB 即可实现超声波测距功能,大幅降低成本。

采用本芯片制作的超声波测距模块如图 1 和图 2 所示 (原理图参考图 4):



图 1: 采用 CS100 制作的超声波测距模块(双面 PCB,参考 US-025)

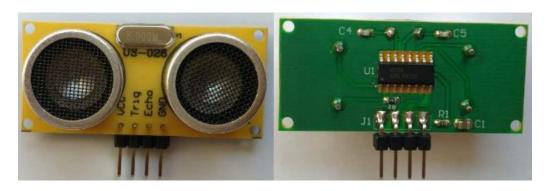


图 2: 采用 CS100 制作的超声波测距模块(单面 PCB,参考 US-026)

由图可见:整个电路只需极少的外围器件,同时采用单面 PCB,在保证较高性能的基础上,可大幅度降低成本。

2. 管脚定义

CS100 采用 SOP16 封装, 封装图如图 3 所示:



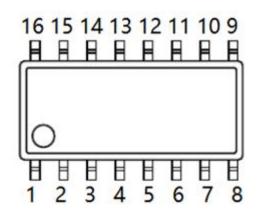


图 3: CS100 封装图

管脚定义如表1所示:

引脚	引脚名	Ю	功能描述				
编号	称						
1	RN	1	接收探头反相输入端				
2	RP	1	接收探头同相输入端				
3	AVSS	-	模拟地				
4	AVDD	-	模拟电源,3V-5.5V				
5	TEST1	0	放大器输出测试点;不用时,悬空即可。				
6	COMP0	0	比较器输出测试点; 不用时, 悬空即可。				
7	ECHO	0	测距脉宽输出,ECHO 高电平的宽度为超声波往返时间。				
8	TRIG	1	触发测距,输入一个大于 10uS 的高电平脉冲,开始测距。				
9	DVDD	-	数字电源,3V-5.5V				
10	TP	0	超声波同相发射端				
11	TN	0	超声波反相发射端				
12	DVSS	-	数字地				
13	XI	-	接 8MHZ 晶振				
14	XO	-	接 8MHZ 晶振,或外接 8MHZ 的时钟信号。				
15	BLIND2	1	未用,悬空即可。				
16	PD	1	接高电平可实现 power down;不用时,悬空即可。				

表 1: CS100 管脚定义

3. 参考原理图

参考原理图如图 4 所示:

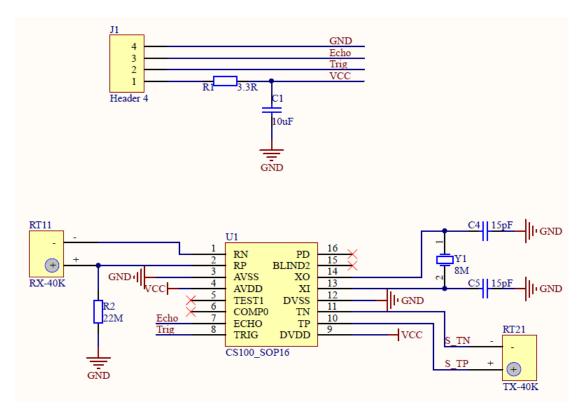


图 4: 参考原理图

其中 R1, C1 组成电源滤波电路。Y1 为 8MHZ 的晶体振荡器。RT21 为 40KHZ 的发射探头,RT11 为 40KHZ 的接收探头。

R2 为 22 兆欧的下拉电阻,可以调节测距灵敏度。增大这个电阻,可以得到更远的测量距离,但也会对周围小物体的回波信号更加敏感。一般建议选用 22MR。

4. 工作原理

在 TRIG 管脚输入一个 10US 以上的高电平, 芯片(TP, TN 管脚)便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲, 然后(RP, RN)检测回波信号。当检测到回波信号后, 通过 ECHO 管脚输出, 如图 5 所示。



图 5: 测距时序图

根据 ECHO 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为: (高电平时间 苏州顺憬志联新材料科技有限公司 www.100sensor.com

*340m/s)/2。

当测量距离超过测量范围时,CS100 仍会通过 ECHO 管脚输出高电平的信号,高电平的宽度约为 66ms。如图 6 所示:

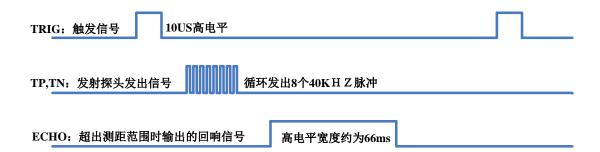


图 6: 超出测量范围时序图

测量周期:当芯片通过 ECHO 管脚输出的高电平脉冲后,便可进行下一次测量,所以测量周期取决于测量距离,当测距很近时,ECHO 返回的脉冲宽度较窄,测量周期就很短;当测距较远时,ECHO 返回的脉冲宽度较宽,测量周期也就相应的变长。

最坏情况下,被测物体超出测量范围,此时返回的脉冲宽度最长,约为 66ms,所以最坏情况下的测量周期稍大于 66ms 即可(取 70ms 足够)。

5. 性能指标

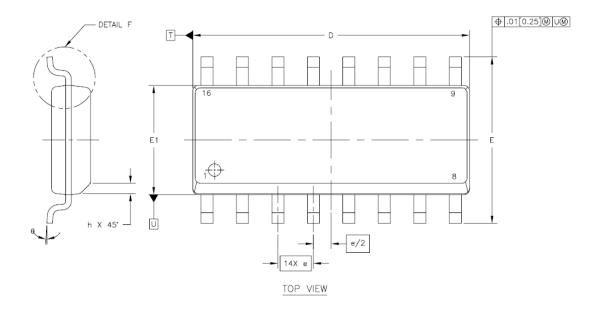
性能指标如表 2 所示:

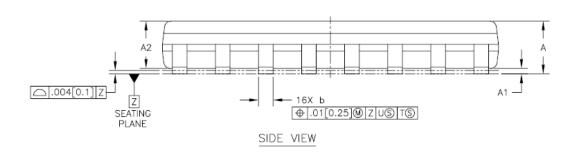
电源电压(AVDD,DVDD)	3V-5.5V
工作温度	-40℃-85℃
工作电流	5.3mA
休眠电流(power down)	0.3mA
测距范围	8 米
超声波发射频率	40KHZ
探测精度	0.1cm+1%
测量盲区	小于 2cm

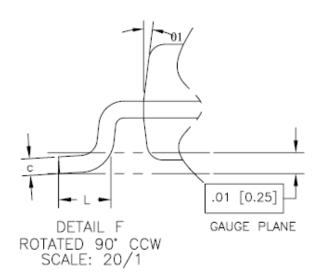
表 2: CS100 性能指标

6. 封装尺寸

CS100 为 SOP16 封装,尺寸图如下所示:







DESCRIPTION	CVADO	INCH			MILLIMETER		
DESCRIPTION	SYMBOL	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS	А	.053		.069	1.35		1.75
STAND OFF	A1	.004		.010	0.10		0.25
MOLD THICKNESS	A2	.049			1.25		
LEAD WIDTH	ь	.014		.019	0.35		0.49
L/F THICKNESS	С	.007		.010	0.19		0.25
DODY CIZE	D	.386		.394	9.80		10.00
BODY SIZE	E1	.150		.157	3.80		4.00
	E	.228		.244	5.80		6.20
LEAD PITCH	е	.050 BSC			1.27 BSC		
	L	.016		.049	0.40		1.25
	h	.010		.020	0.25		0.50
	θ	0.		7.	0.		7*
	θ1	5 *		15*	5 *		15 °

NOTES

- 1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
- 2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M-1994.
- 3. DIMENSION D AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
- 4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (.006) PER SIDE.
- 5. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAM BAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAM BAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (.005) TOTAL IN EXCESS OF THE 6 DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.